

证券代码：688230

证券简称：芯导科技

上海芯导电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024006

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	参与业绩说明会的广大投资者
时间	2024年11月13日 15:00-16:30;
地点	上证路演中心 ( <a href="http://roadshow.sseinfo.com">http://roadshow.sseinfo.com</a> )
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 欧新华；财务总监、董事会秘书 兰芳云； 独立董事 王志瑾
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>问答环节：</b></p> <p>1、(1) 公司三季度业绩表现亮眼，前三季度营收净利双增长，请问业绩增长的主要驱动因素是什么？是否具有可持续性？</p> <p>(2) 面对行业竞争加剧和市场需求变化，请问公司在提升市场份额和保持竞争力优势方面有什么具体举措？（证券日报）</p> <p>答：尊敬的投资者您好，今年以来，下游市场需求持续回暖，为公司的营业收入增长提供了有力支撑。其次，公司实施了有效的销售策略，巩固了现有市场份额并积极拓展新市场。此外，公司也在不断加强产品的更新迭代和供应链的合作，使得毛利率稳步增长。并且，得益于公司在费用控制方面的成效，进一步提升了公司整体的净利润水平。</p> <p>公司将继续维护与合作伙伴长期稳定的战略合作关系，加快推进产品更新迭代；加强供应链的合作及开发，持续优化供应链资源；积极开拓市场，优化成本管理，以提升盈利能力，为股东创造更大的价值，推动公司高质量可持续发展。</p>

	<p>感谢您对公司的关注与支持！</p> <p><b>2、近期市场上重组概念很火，公司目前在并购重组方面有什么新的进展可以分享一下吗？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司自上市以来持续关注着与公司技术、产品、业务等协同性好的优质资源，通过充分调研，科学、审慎地进行投资项目的可行性分析。后续如有相关事项，公司将严格按照上市公司相关信息披露规定进行公告，及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！</p> <p><b>3、请问贵公司目前 GaN 进展如何？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司第三代半导体，中低压 GaN HEMT 产品有序开发中，其中 40V 产品已经在客户端进行送样测试。650V Cascode 结构 GaN HEMT 有序开发中，目前初步形成了 50-3000mR 系列产品。感谢您的持续关注！</p> <p><b>4、公司今年业绩还不错，有考虑增加分红比例吗？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司对投资者回报的重视始终如一。在综合考虑经营情况及公司的可持续发展等前提下，公司在 2023 年年度利润分配方案中，每股派发了现金红利 0.6 元(含税)，总计派发了 7,056 万元的现金红利，占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 73.13%。自上市以来，公司三年累计派发现金红利 15,696 万元，占 2021-2023 年三年累计归属于上市公司股东净利润的 47.58%。在确保公司健康持续发展和符合利润分配政策的前提下，公司将审慎评估利润分配方案，以实现股东的合理回报。感谢您的宝贵建议和对公司发展的关心！</p>
附件清单（如有）	
日期	2024 年 11 月 13 日